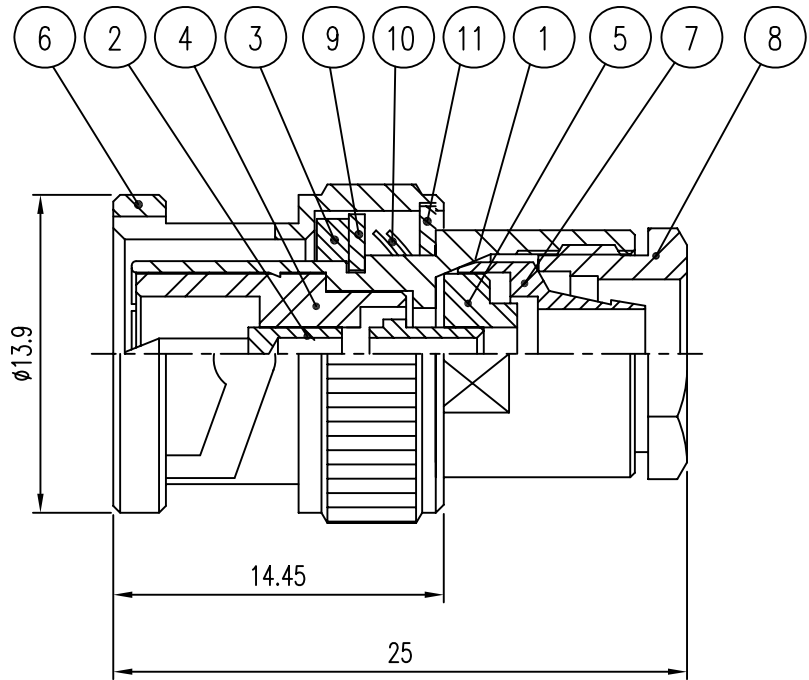


수 정 내 용									
ST	가공								
부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일					
ST(기준)		1	[첨변자리No.201801-0006] 조립성 향상을 위한 BODY 넘시버늘 추가	은선영	김인철	2018. 1. 11.			
ST(개선)									



11	SPRING RING	2	MBsBD	Nickel Plate	DWA00069-N45/1 (R6001)
10	WASHER	2	MBsBD	Nickel Plate	DWA00016-N5/1 (Q6002)
9	WASHER	1	MBsBD	Nickel Plate	DWA00015-N5/1 (Q6001)
8	BACK NUT	1	MBsBD	Nickel Plate	DBN00049-135/1 (P6405)
7	INSERT	1	MBsBD	Nickel Plate	DIS00049-135/1 (M6406)
6	CAP	1	MBsBD	Nickel Plate	DCU00044-135/1 (K6001)
5	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00404-N/1 (H6009)
4	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00565-N/1 (H6004)
3	GASKET	1	SILICOM		DGK00012-N/1 (G6001)
2	CONTACT	1	MBsBD	Gold Plate	DCT00557-135/1 (E6007)
1	BODY	1	MBsBD	Silver Plate	DBD00601-135/1 (D6005)

1	1	BODY		1	MBsBD		Silver Plate		DBD00601-135/1 (D6005)	
대체가능재질	품번	품 명		수량	재 질		표면처리		비 고	
공통공차 .* ±0.1 .** ±0.05	년월일	1988. 6. 7.			KJ COMTECH KJ COMTECH CO.,LTD. RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017					
	승인									
재질	검도				도명 BNC-P-3-59					
	제도									
열처리	작성부서		연 구 소		A4					
보호파막처리	척도	3/1	단위	mm						